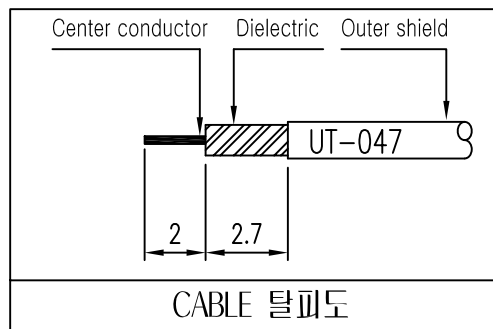
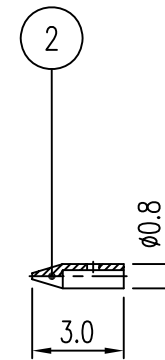
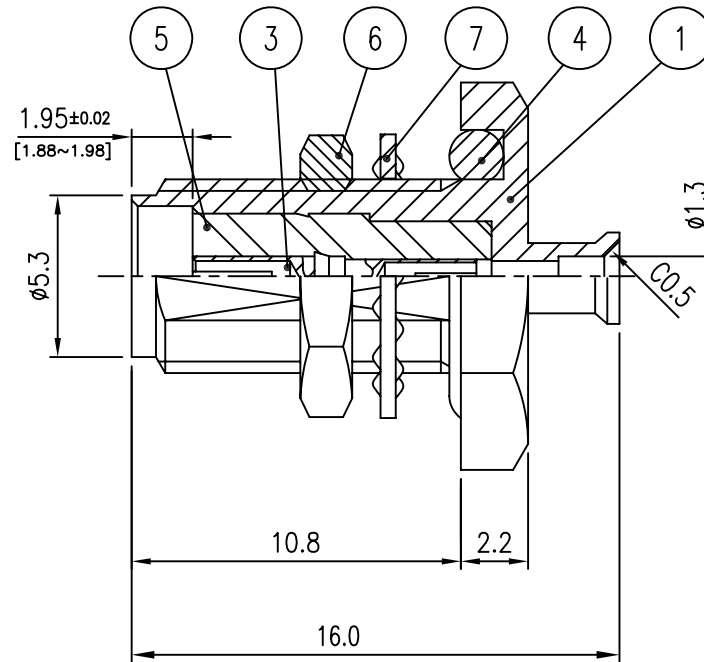
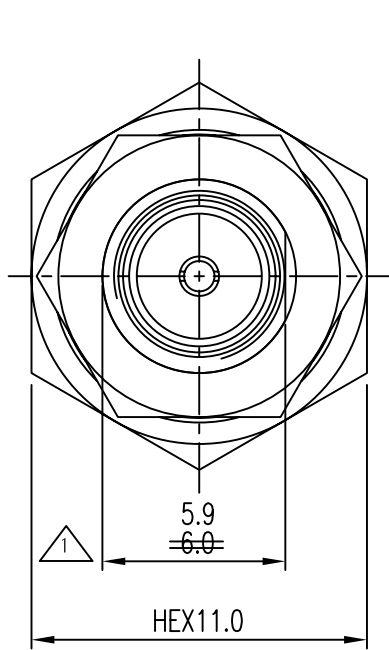


ST	가공											수정내용				
												부호	내용	수정자	승인자	년월일
ST(기초)												1	6.0 -> 5.9로 변경.	임재희	안병호	2004. 03. 12.
ST(개선)												2	(설번No.201505-0007) BODY 뉘시바늘 추가	이현진	김인철	2015. 05. 26.



7	WASHER	1	BsS	Gold Plate	DWA00005-5/1 (Q2008)
6	NUT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DNT00025-5/1 (N2002)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00248-N/1 (H2176)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00023-N/1 (G2004)
3	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00146-5/1 (E2232)
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT00100-5/1 (E2007)
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00177-5/1 (D2208)

대체가능재질	2	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차		년월일	2015. 05. 26.				
* ±0.1		승인	I.C.KIM				
** ±0.05		검도	S.M.LEE				
재질		제도	H.J.LEE				
열처리		작성부서	연구소				
보호파막처리		적도	4/1	단위	mm	중량	



RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명
SMA50 CABLE JB (F/N) 47TP

A4도번
CN00091-7/1
K314-375-004